

檔 號：
保存年限：

國立成功大學 函

地址：701 臺南市東區大學路1號
聯絡人：沈恒仔
聯絡電話：(06)2757575#50370
傳真：(06)2343858
電子信箱：z10312005@ncku.edu.tw

受文者：國立北門高級中學

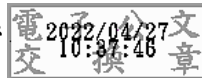
發文日期：中華民國111年4月26日
發文字號：成大學字第1110300996號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文 (A09540000Q111030099600-1.pdf)

主旨：本校材料科學及工程學系系學會擬於111年7月8日至7月13日辦理「第23屆成大材料營」活動，敬請貴校協助宣傳並鼓勵學生踴躍參加，請查照。

說明：

- 一、該營隊量身訂製協助高中職生了解材料科學，安排實驗手作課程與企業參訪，以激發對於材料系的熱情與興趣。
- 二、活動聯絡人：張皓喻同學，連絡電話：0972-995126。
- 三、檢附活動海報1份。

正本：全國高級中等學校、全國高級職業學校
副本：本校材料科學及工程學系



國立北門高級中學 111/04/27



1110003173